

封装技术:4in1 Micro LED矩阵或者COB集成封装。发光芯片采用共阴灯原理，RGB全倒装工艺

产品名称	封装技术:4in1 Micro LED矩阵或者COB集成封装。发光芯片采用共阴灯原理，RGB全倒装工艺
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P0.78
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

2.点间距：< 0.8mm；

3.封装技术:4in1 Micro LED矩阵或者COB集成封装。发光芯片采用共阴灯原理，RGB全倒装工艺；

4.箱体采用压铸铝合金材质,一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计；

5.模块微调功能：支持以模组为单位进行三维调节,支持6轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调；

6.峰值功耗 550W/m²；白平衡最大亮度：600cd/m²；视角：160°；平整度：0.1mm；亮度均匀性：97%；像素失控率：1*10⁻⁶，无连续失控点；色温：2000K - 10000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值；换帧频率：50Hz & 60Hz；刷新频率：3840Hz；对比度 20000：1；

7.支持双信号环路备份，支持发送卡双备份（热备份），支持电源双备份（热备份）功能，确保大屏不会出现黑屏情况，箱体支持1+1接收卡冗余热备份功能，任一链路断开或任一硬件故障都不影响正常显示；

8.维护方式：支持模块、电源、接收卡完全前拆前维护，模块、控制板、电源、系统卡等所有组件均能快速从前面进行维护，无需预留维修通道，散热均匀，箱体内外环境温度均衡，支持模组热拔插，单模组可拆卸；

9.采用电源组合集中供电系统，强弱电分离,箱体内部无强电;为确保安全:箱体输入电压必须小于等于48V。支持不关屏热拔插抢修功能；

10.LED显示屏通过TUV认证的低蓝光认证。

11.LED显示屏符合色彩品质A级的要求、8K超高清显示、HDR3.0。